最近の研究

# 金属組織制御を利用した触媒調製

# 亀岡 聡\*

# 1. はじめに

工業的に一般に使われている金属触媒は,高表面積の担体 上(数+m<sup>2</sup>/g以上;SiO<sub>2</sub>,Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> etc.)に触媒活性を担う金属 ナノ粒子を高分散させることにより金属の表面積を最大にし て有効利用を図っている<sup>(1)</sup>.そのため,金属ナノ粒子の調製 法ならびにその担持法に関する研究が盛んになされてきた.

一方,筆者らは優れた触媒機能を持つバルク(非担持型)金 属・合金触媒を調製するために金属学に基づく新たな触媒材 料開発を行ってきた.研究対象としているものが金属ナノ粒 子や担持型金属触媒ではなくバルク金属・合金であるため冶 金学や金属組織学がそのまま適用でき、合金の組成や構造を 含めた制御パラメーターが明確である.そのため、合金ナノ 粒子や担持型合金触媒でしばしば問題となる粒子径・分散度 や組成の不均一性、担体効果など合金化効果を検討する上で 不確定要因となるものがある程度排除できる.しかし,バル ク合金自身を触媒材料として用いるので、微粉末化して高表 面積を得るには限界があり性能評価において十分な活性が得 られない、たとえ高表面積が得られたとしても安定性が不十 分であるなどの問題が生じる.これまで、有望なバルク合金 触媒の調製法が確立していないためこの分野の材料研究はあ まり進展してこなかった. そこで,筆者らはバルク合金自身 だけでなくこれを触媒前駆物質として扱い、金属学に基づい た合金組織制御と選択的溶出処理(リーチング処理)あるいは 酸化・還元処理を組み合わせることにより、高表面積化だけ でなく従来の触媒調製法では得られないユニークな複相合金 組織・形態と触媒機能(活性,選択性,熱安定性)を有する合 金触媒の調製を試みた.本稿では、紙面の都合上、合金触媒 の電子的制御については触れずに幾何学的制御である金属ナ ノ組織制御とリーチング処理(ポーラス化・高表面積化)また は酸化・還元処理を組み合わせた新たな概念による触媒調製 法を幾つか紹介するに留まるがご容赦頂きたい.

### 2. 金属組織と触媒材料設計

触媒化学分野において金属の触媒機能を制御するための常 套手段は粒子径制御,担体効果,合金化効果などであ る<sup>(1)(2)</sup>.中でも金属の触媒特性を制御するために"合金化効 果"は最も良く用いられる方法である<sup>(3)</sup>. 合金化効果とは, 合金化することにより単一金属の場合とは異なる幾何学的効 果(アンサンブル効果)や電子的効果(リガンド効果)を触媒機 能(活性,選択性,安定性など)に与えるものと認識されてい る<sup>(3)</sup>.現実にはどの金属元素同士をどのように組み合わせる か、またそこからどのような触媒機能が発現するのかなどの 合金化効果に関する明確な原理・原則が確立されている訳で はない.一方,金属学分野では,金属原子間の相互作用が親 和力の違い(分離・混合効果)により分類・区別されている (概ね,金属間化合物,固溶体,非固溶)<sup>(4)</sup>.また,Hume-Rothery 則(5)に代表されるような合金安定化に関する優れた 経験則も良く知られており、これに関する固体電子論からの 理論的な説明もなされている<sup>(6)</sup>. このように金属学分野では 合金に関する原理・原則が比較的確立されており、これらを もとに金属組織制御を行うことで優れた金属材料がこれまで も開発されてきた.しかし,驚くことに金属学と触媒機能と は密接に関連しているにもかかわらず金属学的視点から系統 的にこれらを研究・議論することはこれまであまりなかっ た. 実際, 触媒分野では "バイメタル (bimetal) やトリメタ ル(trimetal)"という言葉がよく使われているように、金属 間の相互作用の形態や構造を意識・区別せず曖昧に"合金" が認識されている場合も多い.現実に2元系金属触媒の場 合,ナノサイズの金属・合金粒子を対象にしているため,合 金形成の有無、合金粒子の状態、構造、組成など均一である 保証も無く不明瞭な部分が多く大まとめにこれらを表現する のに"バイメタル"は便利な表現なのかもしれない. 触媒反 応は表面で起こるため触媒材料開発の視点や認識はバルクを

<sup>\*</sup> 東北大学准教授; 多元物質科学研究所(〒980-8577 仙台市青葉区片平 2-1-1)

Preparation of Catalytic Materials Based on Metallurgy; Satoshi Kameoka (Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, Tohoku University, Sendai)

Keywords: catalytic materials, metallurgy, nanoporous metal catalyst, nanocomposite catalyst, amorphous catalyst 2011年5月23日受理

扱う金属材料のそれらとは当然異なるが,新しい金属・合金 触媒を開発するうえで金属材料分野で培われてきた金属や合 金の特性を巧みに利用した組織制御法を触媒材料調製に適用 することは重要である.

## 3. 組織制御による触媒材料の調製とその特性

#### (1) ナノポーラス触媒

触媒材料分野においてバルク型合金の活性化処理法として ラネー法が古くから知られている<sup>(7)</sup>.これは,触媒活性金属 を含む Al 基合金(Al-TM: TM = Ni, Cu, Co など)からアルカ リ水溶液中で Al を選択的に溶出(リーチング処理)させて活 性かつ高表面積(~100 m<sup>2</sup>/g)を有するポーラス金属触媒を 得る方法である(7)(8). 一般的に原料となる合金は単相合金で はなく複相のものが用いられている(9). その理由は、当初、 高活性な触媒を得るための合金組成は、合金のつくりやす さ,粉砕性,Alの溶出性などの観点から経験的に決められ ていたが、実はこれらの合金組成は金属組織学的に見ればラ ネー合金として理に適っていることがわかってきた<sup>(9)(10)</sup>. 一方、金属材料分野では合金中の卑な金属だけを選択的にエ ッチングしてナノポーラス金属を作製する脱合金化法が知ら れており、最近、中でもAu-Ag 合金の脱合金化によるナノ ポーラスAu形成に関するメカニズムや特性などを含めた研 究が盛んに行われている(11)-(13).しかし、ポーラス構造の 形成メカニズムや母合金組織の影響などについて未だ不明な 点も多く、今後のさらなる解明が待たれる.

筆者らは、広い組成範囲を持つ固溶体とは異なり、化学量 論組成で各金属原子が骨格構造中の特定サイトに規則正しく 配置している規則合金あるいは金属間化合物は金属原子の存 在環境が均質であるため、金属・合金触媒の前駆物質として 適していると考えた.規則合金AuCu3を前駆物質として硝 酸でリーチング処理を行うと(式(1): Cu 溶出率95.4%), 均一なポーラス構造を持ったAu組織が形成した(図 1(a))<sup>(14)</sup>. また,この試料の表面積はリーチング処理後著し く向上した(処理前:0.013 m<sup>2</sup>/g→処理後:1.3 m<sup>2</sup>/g). これ まで触媒的に不活性と信じられてきた Au はナノ粒子化する ことで極めてユニークな触媒特性を発現することが知られて いる<sup>(15)</sup>. そこで, このポーラスAuの触媒特性を調べる目 的で CO 酸化活性を測定したところ, Au ナノ粒子が担持さ れた  $Au/TiO_2$  触媒に匹敵する高い CO 酸化能を有すること がわかった(図2(b)). 高いCO酸化能に関する同様な結果 は、固溶体 Au-Ag 合金を脱合金化して作製したナノポーラ スAu でも既に報告されており<sup>(16)(17)</sup>,この高い触媒能はポ ーラス化による表面積の増大だけでなく残留 Ag が酸素解離 を促進させているためと解釈されている<sup>(16)(18)</sup>.しかし,筆 者らは、①Au 表面積あたりの見かけの反応速度を比べると ポーラスAuとAu/TiO2とでは著しい差は見られないこと (ポーラス Au: 9.4, Au/TiO<sub>2</sub>: 14.2 ( $10^{-4} \text{ mol}_{CO} \text{ min}^{-1} \text{ m}_{Au}^{-2}$  at 333 K)), ②このポーラス Au(~100 nm)はサイズ的にはほ ぼバルク状態と見なせるにもかかわらず XRD において Au



図1 規則合金 AuCu<sub>3</sub> のリーチング処理後の走査電子 顕微鏡写真. (a)リーチング処理後<sup>(14)</sup>, (b)熱処 理後.



回折ピークのブロード化が観測されていることから(図2 (a)),残留物(Cu)が反応に直接関わっているというよりAu の特異なバルク(微結晶子化と不均一歪み)ならびに表面(ス テップ,エッジなどの配位不飽和な活性Au原子サイト)構 造の形成・安定化に寄与していると考えている.特に,この 結果で興味深いことは,Au触媒の活性発現にはAuのナノ 粒子化(~3 nm)あるいはAuナノ粒子と酸化物担体間の接 合界面が必要十分条件であるという従来の認識では説明でき ない点である.今後さらに詳細な検討が必要であるが,この 知見は,従来の担持型触媒の概念と調製法では到達できない ユニークな構造体の形成と高い性能・機能を有するポーラス 金属触媒が比較的簡便な方法で調製できることを示している. AuCu<sub>3</sub> + 12HNO<sub>3</sub>

 $\longrightarrow Au^* + 3Cu(NO_3)_2 + 6H_2O + 6NO_2 \uparrow (1)$ AuAl<sub>2</sub> + 2NaOH + 2H<sub>2</sub>O  $\longrightarrow$  Au\* + 2NaAlO<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>  $\uparrow$  (2) FeAl<sub>2</sub> + 2NaOH + 10/3H<sub>2</sub>O

→ 1/3Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> + 2NaAlO<sub>2</sub> + 13/3H<sub>2</sub> ↑ (3) 一方,このポーラスAuは図1(b)に示すように熱処理(例 えば,He中773K)を行うと容易にシンタリングが進行し著 しい活性低下(図2:AuCu<sub>3</sub>AL(HT))を引き起こした.そ こで,筆者らは,高い活性と熱的安定性を向上させるために 活性を担う合金相と熱安定性を担う合金相からなる複相合金 組織の利用を考え,最近これらを実現しうる均質な共晶組織



図3 共晶 Al-Au-Fe 合金の走査電子顕微鏡写真.(a) リーチング処理前,(b)リーチング処理後.



図4 リーチング処理した Al-Au-Fe 合金の熱処理効 果における Al-Au との比較. (a) XRD パターン (@SPring-8), (b) CO 酸化活性.

を持つ複相合金を見出した<sup>(19)</sup>.しかもこの合金は通常の溶 解法で容易に作製でき幅広いオーダー(nm~µm)で均一な組 織サイズの制御が可能である.この共晶複相合金をリーチン グ処理(ポーラス化と高表面積化)することにより,高活性の 維持と弱点であった表面積や熱安定性の問題が克服できた例 を次に紹介する.

図3(a)に示すのは、Al-Au-Fe 合金系で見出した均質な ラメラ構造をもつ共晶合金の SEM 像である<sup>(19)</sup>. これは通 常の溶解法で容易に作製でき従来の共晶組織に比べ一桁程度 小さいサブミクロンオーダーの極めて均質な共晶組織であ る<sup>(20)</sup>. この Al-Au-Fe 合金の XRD 測定において, Al-Au-Feの3元系金属間化合物起因の回折ピークは観測されず, Al<sub>2</sub>Au と Al<sub>2</sub>Fe 由来の回折ピークのみが観測されたことか ら擬2元系共晶合金であることがわかった(図4(a): Al-Au-Fe BL). この共晶組織は、組成分析の結果、Al<sub>2</sub>Au(図3) (a):淡色部)とAl<sub>2</sub>Fe(図3(a):濃色部)から構成されてい ることを確認した(Al<sub>2</sub>Au/Al<sub>2</sub>Fe/Al<sub>2</sub>Au 層状組織). Al-Au-Fe 合金を NaOH 水溶液でリーチング処理すると、Al のみ が選択的に溶出し(式(2),(3):Al溶出率:98%),母相 (Al<sub>2</sub>Au, Al<sub>2</sub>Fe)は完全に消失した(図4(a): Al-Au-Fe AL). 興味深いことに、リーチング後でもラメラ組織は維持 されてポーラスな Au/Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>/Au(図 3(b), Au: 淡色部; Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>: 濃色部; 図 4(a) Al-Au-Fe AL)に変化しているこ とがわかった.リーチング後の Al-Au-Fe 合金の表面積は



図5 (a)各種ポーラス金属触媒の細孔分布曲線(BJH プロット)<sup>(19)</sup>, (b)共晶 Al-Au-Fe 合金のリーチ ング処理後の高分解能 TEM 像<sup>(19)</sup>.

処理前に比べ著しく増大し( $0.03 \text{ m}^2/g($ )ーチング前)→20.2 m<sup>2</sup>/g),細孔分布を調べてみるとメソ細孔(細孔径:3 nm, 10 nm 程度;図5(a))が存在しており,高分解能 TEM 写真 からもメソ細孔の存在が確認できた(図5(b)).また,この リーチング後の試料を触媒として CO 酸化反応を行ったところ(図4(b)),Al<sub>2</sub>Au,Al<sub>2</sub>Fe 各単相から調製した触媒よりも はるかに高い活性を示すことがわかった.また,高温処理 (He 中 773 K)を施すと Al-Au 合金から調製した触媒は著し く活性低下したのに対し,Al-Au-Fe 合金から調製した触媒 では活性低下がほとんど観測されず熱的安定性が著しく向上 していることがわかった(図4(b):Al-Au-Fe (HT),Al-Au (HT)).

ここで、示したように2種類の合金相を有する複相合金の組織・形態制御を行い、触媒活性相(ex.ポーラスAu)と 熱安定相(ex.ナノ粒子 Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>)を組み合わせれば従来のバル ク型金属触媒の弱点である表面積と熱安定性の問題が克服で きる.異なる触媒能を有する合金A相,B相を組み合わせ た場合には二元機能化も可能となる.この複相組織をナノオ ーダーでデザインすればさらに効率良く反応物質と反応熱の 移動ができ、"酸化反応+還元反応"や"発熱反応+吸熱反 応"などの相反する複雑な反応系にも十分対応できる可能性 がある.このような合金の組織制御を利用した新たなバルク 触媒材料の設計・調製は今後大いに期待できる.

#### (2) ナノコンポジット触媒

金属ならびに合金の酸化と酸化物の還元は触媒調製におい て重要である.触媒活性を担うのは、かならずしも金属だけ ではなく酸化物あるいは金属一酸化物の相互作用が大きく関 わる場合が珍しくない.それは、合金を酸化あるいは金属酸 化物を還元すると部分酸化物、金属一酸化物などのコンポジ ットが生成し、表面の電子構造、活性金属の分散性、形態な どが著しく変化するためである.金属の酸化・還元性につい ては、エリンガムダイヤグラム<sup>(21)</sup>などに代表される酸化物



製の概念図.

の各種酸化雰囲気下における温度と生成自由エネルギーに関 する熱力学的データが揃っているため,合金あるいは(複合) 酸化物に対しても構成している各金属種の貴卑性をある程度 予測することができる.合金の酸化や複合酸化物の還元を利 用した触媒材料の調製に関してはこれまでにも多くの研究例 がある<sup>(22)-(26)</sup>.しかし,金属学的視点での金属の貴卑性や 金属原子間の親和力の違い(分離・混合効果)に着目し組織と 形態を制御した触媒材料調製に関する研究はほとんどない. 筆者らは金属間相互作用を利用して均質なナノコンポジット 相を形成させるため(図6),化学量論組成物質である金属間 化合物(過程(A))とスピネル酸化物(過程(B))を前駆物質と した選択酸化・還元処理による触媒調製を行った<sup>(27)-(31)</sup>. ここでは,従来の触媒調製法では金属ナノ粒子の均一安定分 散が困難な系である金触媒と銅触媒に適用させた例を紹介す る<sup>(27)-(29)</sup>.

現在,様々な手法でAuナノ粒子触媒が調製されているが, Au ナノ粒子の安定性の問題からいずれの場合も煩雑な調製 プロセスが避けられない<sup>(15)(32)</sup>. ところが,近年,金属間化 合物 AuZr を常温常圧下で自発酸化させるだけで容易に Au ナノ粒子とZrO2のナノコンポジットを調製できることが報 告された(33)(34).しかも、この方法で作製したナノコンポジ ットAu-ZrO<sub>2</sub>は、水素中のCO選択酸化反応に高い触媒性 能を示すことがわかった<sup>(35)</sup>.これは、一段でAuナノ粒子 を含むナノコンポジット触媒を調製できる点で興味深いが, 自発酸化のため酸化プロセスの制御が難しく、均質なナノコ ンポジット相を形成させることが難しい. そこで, 筆者らは より均質で安定なナノコンポジット相を形成させるために, 合金中のZr組成がより高い金属間化合物AuZr3を前駆物質 とすることで自発酸化を抑制し、酸化プロセスを温度で制御 しやすいようにした<sup>(27)</sup>.ちなみに,Auナノ粒子は容易にシ ンタリングしてしまうため,酸化においてはより低温での処 理が求められる. 金属間化合物 AuZr の自発酸化は水分の存 在により著しく促進されることが知られている<sup>(34)</sup>.そこ で、酸化の低温化を図るために AuZr<sub>3</sub>に水素吸蔵処理を施 し AuZr<sub>3</sub>H<sub>x</sub>(X=4.8)を形成させ<sup>(36)</sup>,これに酸素を作用させ



図7 金属間化合物 AuZr<sub>3</sub>,水素吸蔵処理 AuZr<sub>3</sub> (AuZr<sub>3</sub>H<sub>x</sub>),Zr の昇温酸化曲線<sup>(27)</sup>.



図8 酸化処理後の走査電子顕微鏡写真<sup>(27)</sup>. (a)AuZr<sub>3</sub> 金属間化合物, (b)水素吸蔵処理 AuZr<sub>3</sub>(AuZr<sub>3</sub>H<sub>x</sub> (X=4.8)).

ることで吸蔵水素の酸化で生成した水による酸化分解の促進 を期待した.その結果,酸化温度がAuZr<sub>3</sub>に比べ水素吸蔵 AuZr<sub>3</sub>H<sub>x</sub>は100K以上低温化した(図7). この組織をSEM 観察すると水素吸蔵処理したものの方がより均質で Au 粒子  $(\sim 5 \text{ nm})$ が細かい Au-ZrO<sub>2</sub> コンポジット触媒が調製でき (図8), これらコンポジット触媒は CO 酸化反応に対して高 い活性を示した<sup>(27)</sup>.また,規則合金AuCuリボン試料を酸 化させると、骨格構造中のCuのみが選択的に酸化され、 873 K で処理した場合, AuCu 構造 (*L*1<sub>0</sub>) は消失し Au と CuO に酸化分解し、表面積は処理前後で著しく変化した (0.05→8.3 m<sup>2</sup>/g)<sup>(28)</sup>. SEM による試料リボンの表面観察で は処理後にポーラスな組織が観測され、さらに、試料の断面 観察を行うと選択酸化された CuO が表面層近傍に濃縮し CuO/Auのバイレイヤー型構造を形成していることがわか った(図9). これを水素還元処理(673K)するとCuOがCu に還元されその後、アニール処理(水素中873K)を施すこと により AuCu の固溶体が再び形成した.なお,酸化処理に よる同様な構造・組織変化は組成の異なる AuCu<sub>3</sub>, Au<sub>3</sub>Cu で も観察された.以上のように、前駆物質となる合金系(構成 金属の酸化・環元性)と酸化プロセスを選ぶことで組織制御 でき,バルク金属から容易に均一微細組織をもつ触媒材料が 調製できる.

一方、銅触媒は極めて有用な触媒の一つであるが、銅微粒



図9 酸化処理した AuCu 合金リボン断面の EDS マップ(Au, Cu, O).



 図10 CuFe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> スピネル酸化物の還元挙動.(a)還元処 理前後の XRD パターン比較,(b)昇温還元プロ ファイル.

子の安定な均一分散が難しいことや高温下ではシンタリング しやすいなど耐久性・耐熱性などが問題となっている.そこ で,筆者らは,銅と固溶体や金属間化合物を形成しない金属 元素(Fe, Cr etc.)の組み合わせによる非固溶作用(金属間の 原子反発作用)に着目し,高い分散性(銅ナノ粒子)かつ優れ た耐久性(シンタリング抑制)を有する新規な銅触媒の調製を 行った<sup>(29)-(31)</sup>.非固溶系金属の場合,従来法であるアーク 溶解法を用いて触媒試料を調製しようとしても金属同士が互 いに混ざらないために均一な試料が得られず Cu 粒子の分散 化が困難である(図 6(B)-(I)).そこで,我々は,酸化物を 経由して一旦均一な複合酸化物を形成させ,その後,還元さ せることで Cu 粒子の高分散化を図るという手法を用いた (図 6(B)-(II),(III)). CuFe<sub>2</sub>O<sub>4</sub>の還元プロセスを昇温還元 測定と XRD パターンの変化から調べた結果,CuFe<sub>2</sub>O<sub>4</sub>の還 元は 2 段階で進行し(図 10: CuFe<sub>2</sub>O<sub>4</sub>→Cu\*+Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>→Cu\*+



図11 CuFe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> スピネル酸化物の走査電子顕微鏡写 真. (a)還元前,(b)還元後,(c)FIB 加工した還 元後試料(b)の反射電子像.



(a) Curre<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 融媒との各種融媒のメタノール水蒸
 気改質特性比較<sup>(29)</sup>, (b) CuFe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> スピネル酸化
 物の水素還元処理前後における細孔分布曲線の
 変化(BJH プロット).

Fe),還元分解で形成したCu粒子のシンタリングが抑えられているだけでなく(図10(a)-(2)),表面積が一桁以上増加



図13 (a)結晶触媒(CeNi<sub>2</sub>),アモルファス触媒(*a*-CeNi<sub>2</sub>H<sub>x</sub>),不均化触媒(*c*-CeNi<sub>2</sub>H<sub>x</sub>)の各 XRD パターン,(b)各種 処理 CeNi<sub>2</sub> 触媒の CO 水素化活性比較,(c)各種処理 CeNi<sub>2</sub> 触媒の CO 水素化反応選択率比較(@553 K).

することがわかった $(0.2 \rightarrow 3.6 \rightarrow 3.3 \text{ m}^2/\text{g})$ . ちなみに, CuO の場合は、還元前後でこのような変化は見られず、還元後に 著しい Cu 粒子のシンタリングおよび表面積の減少が観測さ れるだけだった(図10(a)-(3)). 還元後における表面積増加 の理由は、SEM 観察の結果から、CuFe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> が還元分解され てポーラス構造を形成したためである(図11(b), 図12(b)). 一方, CuFe<sub>2</sub>O<sub>4</sub>の還元によって得た高い触媒能は(図12 (a)), 還元されることで骨格中から析出した Cu ナノ粒子が ポーラス化した Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> 表面に均一高分散な状態で存在して 活性点を形成しているためと考えられる(CuFe<sub>2</sub>O<sub>4</sub>→Cu\*+ Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>)(図11(c)). なお、これらは一旦還元されても再焼成 することで完全にもとの状態に戻ることが確認されている  $(Cu^* + Fe \rightarrow CuFe_2O_4)^{(29)}$ .本来,バルクでは互いに混ざり 合うことのない Cu と Fe が一旦複合酸化物を形成すること により原子レベルで均一に混ざり合うことができ、これらを 還元することで Cu-Fe 間で非固溶効果が発現し通常法では 得られない安定なナノ銅粒子を容易につくれることが明らか

#### (3) アモルファス触媒

となり新たな触媒調製法として期待している.

アモルファス合金は乱れた構造でありながら化学的には理 想状態に近い均一性を持ち,配位不飽和性の高い原子あるい は原子集団が存在する.そのため,アモルファス合金の表面 は,結晶表面に存在するテラス,ステップ,キンクのような 表面部分が結晶表面とは異なる分布状態で存在すると考えら れ,アモルファス合金表面ではステップやキンクといった活 性点になりうるサイトが結晶表面よりも多い.それ故,反応 性に富み,各種化学反応に対して優れた触媒作用を示すこと から触媒材料として興味が持たれてきた<sup>(22)(37)</sup>.しかし,そ の作製には液体急冷法や気体堆積法などのきわめて特殊な装 置・操作・処理が必要となる<sup>(38)</sup>.

間化合物 CeNi<sub>2</sub> を用いて CO 水素化反応特性を調べた<sup>(39)</sup>. 金属間化合物 CeNi<sub>2</sub> を水素雰囲気中で条件を変えて処理を 行うとアモルファス触媒(a CeNi<sub>2</sub>H<sub>x</sub>: 0.34 MPa H<sub>2</sub> at 298 K) ならびに不均化触媒(c CeNi<sub>2</sub>H<sub>x</sub>: 4 MPa H<sub>2</sub> at 673 K)が調製 できる. XRD により各試料の構造を確認し、これらを用い て触媒特性を調査した(図13(a)). 各触媒試料の表面積 (CeNi<sub>2</sub>: 0.13 m<sup>2</sup>/g)は,水素吸蔵処理後に *a*-CeNi<sub>2</sub>H<sub>x</sub> (0.17  $m^2/g$ ), c-CeNi<sub>2</sub>H<sub>x</sub> (0.34 m<sup>2</sup>/g)に変化した. a-CeNi<sub>2</sub>H<sub>x</sub>は CeNi<sub>2</sub>ならびに *c*-CeNi<sub>2</sub>H<sub>x</sub>(CeNi<sub>5</sub>+Ce hydride)に比べ活性が 高いばかりでなく生成する炭化水素でユニークな選択率 (C1-C4 化合物)を示した(図13(b), (c)). 特に, a-CeNi<sub>2</sub>H<sub>x</sub> は CeNi<sub>2</sub> と *c*-CeNi<sub>2</sub>H<sub>x</sub> に比べ生成物として著しく C<sub>4</sub> 炭化水 素(C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>)が多いことがわかった<sup>(39)</sup>. 一般に Ni 触媒では, C-O間の解離ならびに水素化が容易に進行するため CH4 生 成(メタネーション)が起こるが、CeNi2系ではそれが抑制さ れることが報告されている<sup>(40)</sup>. 筆者らの CeNi<sub>2</sub> 触媒の結果 はこれとよく一致しているが, a-CeNi<sub>2</sub>H<sub>x</sub> 触媒の場合, アモ ルファス化が CO の解離ならびに水素化過程での反応中間体 CH<sub>x</sub>(a)の安定化に大きく寄与して活性ならびにC<sub>4</sub>のブタン 生成を向上させていると解釈できる.ちなみに、この反応系 においては含酸素化合物ならびに H<sub>2</sub>O の生成はほとんど観 測されず CO の酸素は触媒表面層の酸化に使われていること が明らかとなった<sup>(39)</sup>. したがって, a-CeNi<sub>2</sub>H<sub>x</sub>触媒のこの 結果はアモルファス状態本来の触媒特性を反映しているとは 言い難いが、アモルファス合金の表面酸化・活性化によるユ ニークな触媒機能の発現と見なすことができる.別に、アモ ルファス触媒(a-CeNi<sub>2</sub>H<sub>r</sub>)を用いてエチレンの水素化反応 (C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>+H<sub>2</sub>→C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>)を行ったところ,反応前後でアモルファ ス構造に変化はなく、高い触媒能を示すことが確認でき

筆者らは水素吸蔵により構造を結晶相からアモルファス相

に大きく変態させる水素誘起アモルファス化合金である金属

た<sup>(41)</sup>. これまで,水素吸蔵合金触媒において水素分子の高 い活性化能(活性解離水素の生成)が注目されてきたが,最近 筆者らは,吸蔵水素が直接反応に関与するのではなく表面の アモルファス化(表面構造変化)による C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> の吸着サイト形 成に主に関与しており,吸蔵水素と吸着水素の役割の違いを 示す興味深い結果を得た<sup>(41)</sup>. このような,水素を用いたバ ルク合金のアモルファス化という従来の触媒調製で用いられ てこなかった組織制御法は,金属の活性化と新たな触媒機能 創出という点で興味深い.

#### 4. おわりに

金属材料分野における触媒研究はまだまだマイナーである が、触媒化学分野では金属や合金の触媒作用について古くか ら興味が持たれ多くの研究ならびに議論がなされてきた.し かし、これまで金属学の視点から系統的に触媒材料の研究・ 開発が行われることはあまりなかった.今後、触媒材料分野 において金属学の知識を使いこなせば、新規触媒機能の開拓 ばかりでなく新たな触媒調製分野が構築できると大いに期待 している.

本研究に関してご議論ならびに貴重なご意見を頂きました 蔡安邦教授(東北大学多元研)に感謝致します.また,本稿で 紹介した研究の一部は田邉豊和博士((現)NIMS)ならびに遠 藤成輝博士((現)JAEA SPring-8),平田俊也博士(NIMS), 西村 睦博士(NIMS)との共同研究,AuCu<sub>3</sub>触媒の粉末 X 線 回 折 測 定 は SPring - 8 BL15XU に て 松 下 能 孝 博 士 (NIMS),田中雅彦博士(NIMS)によって行われたものでこ こに謝意を表します.

#### 文 献

- (1) Handbook of Heterogeneous Catalysis eds G. Ertl, H. Knozinger, J. Weitkamp, Wiley-VCH, Weinheim, (1997).
- (2) B. R. Cuenya: Thin Solid Films, **518**(2010), 3127–3150.
- (3) V. Ponec and G. C. Bond: Catalysis by Metals and Alloys, Elsevier, Amsterdam, (1995).
- (4) 蔡安邦:触媒, 53 (2011), 2-8.
- $(\ 5\ )\$  W. Hume–Rothery: J. Inst. Metals,  $\mathbf{35}(1926),\ 295–361.$
- (6) N. F. Mott and H. Jones: The Theory of the Properties of Metals and Alloys, Clarendon Press, Oxford, England, (1936), 168–174.
- (7) M. Raney: US Patent 1628190, (1927).
- (8) M. Raney: Ind. Eng. Chem., 32(1940), 1199–1203.
- (9) M.S. Wainright: in Handbook of Heterogeneous Catalysis, eds G. Ertl, H. Knozinger, J. Weitkamp, Wiley–VCH, Weinheim, (1997), 64–72.
- (10) 久保松照夫,小松信一郎:ラネー触媒,共立出版,(1971), 30-52.
- (11) J. Erlebacher, M. J. Aziz, A. Karma, N. Dimitrov and K. Sieradzki: Nature, 410(2001), 450–453.
- (12) Y. Ding and M. W. Chen: MRS Bull., 34(2009), 569-576.

- (13) D. V. Pugh, A. Dursun and S. G. Corcoran: J. Mater. Res., 18 (2003), 216–221.
- (14) S. Kameoka and A. P. Tsai: Catal. Lett., 121 (2008), 337-341.
- (15) M. Haruta, N. Yamada, T. Kobayashi and S. Iijima: J. Catal., 115(1989), 301–309.
- (16) V. Zielasek, B. Jurgens, C. Schulz, J. Biener, A.V. Hamza and M. Baumer: Angew. Chem. Int. Ed., 45 (2006), 8241–8244.
- (17) C. Xu, J. Su, X. Xu, P. Liu, H. Zhao, F. Tian and Y. Ding: J. Am. Chem. Soc., **129** (2007), 42–43.
- (18) A. Wittstock, B. Neumann, A. Schaefer, K. Dumbuya, C. Kubel, M. M. Biener, V. Zielasek, H. P. Steinruck, J. M. Gottfried, J. Biener, A. Hamza and M. Baumer: J. Phys. Chem. C, **113**(2009), 5593–5600.
- (19) S. Kameoka and A. P. Tsai: J. Mater. Chem., 20 (2010), 7348– 7351.
- (20) R. Elliott: Eutectic Solidification Processing, Butterworths, London, (1983), 20–24.
- (21) H. J. T. Ellingham: J. Soc. Chem. Ind., 63(1944), 125-133.
- (22) A. Baiker: in Handbook of Heterogeneous Catalysis, eds G. Ertl, H. Knozinger, J. Weitkamp, Wiley–VCH, Weinheim, (1997), 803–814.
- (23) F. Dawood, B. M. Leonard and R. E. Schaak: Chem. Mater., 19 (2007), 4545–4550.
- (24) K. Takehira: Catal. Surv. Jpn., 6(2002), 19-32.
- (25) H. Tanaka, I. Tan, M. Uenishi, M. Kimura and K. Dohmae: Top. Catal., 16(2001), 63–70.
- (26) S. A. Corr, D. P. Shoemaker, E. S. Toberer and R. Seshadri: J. Mater. Chem., 20(2010), 1413–1422.
- (27) N. Endo, S. Kameoka, A. P. Tsai, Z. Lingling, T. Hirata and C. Nishimura: Catal. Lett., 139 (2010), 67–71.
- (28) S. Kameoka and A. P. Tsai: Catal. Today, 132(2008), 88-92.
- (29) S. Kameoka, T. Tanabe and A. P. Tsai: Appl. Catal. A, 375 (2010), 163–171.
- (30) S. Kameoka, T. Tanabe and A. P. Tsai: Catal. Lett., 100 (2005), 89–93.
- (31) S. Kameoka, M. Okada and A. P. Tsai: Catal. Lett., 120 (2008), 252–256.
- (32) Z. Ma and S. Dai: Nano Res., 4(2011), 3–32.
- (33) J. C. Valmalette, M. Isa, M. Passard and M. Lomello-Tafin: Chem. Mater., 14(2002), 2048–2054.
- (34) M. Isa, J. C. Valmalette, C. Muller, M. Lomello–Tafin, P. Gas and E. Elkaim: J. Alloy Compd., 373 (2004), 96–103.
- (35) M. Lomello-Tafin, A. A. Chaou, F, Morfin, V. Caps and J. L. Rousset: Chem. Commun., (2005), 388–390.
- (36) N. Endo, S. Kameoka, A. P. Tsai, Z. Lingling, T. Hirata and C. Nishimura: J. Alloy Compd., 485 (2009), 588–592.
- (37) 吉田郷弘,山下弘巳,船引卓三:表面,24(1986),349-362.
- (38) 増本健(編著):アモルファス金属の基礎,オーム社,(1982).
  (39) N. Endo, S. Ito, K. Tomishige, S. Kameoka, A. P. Tsai, T.
- Hirata and C. Nishimura: Catal. Today, 164(2011), 273–276.
  C. A. Luengo, A. L. Carbrera, H. B. MacKay and M. B. Maple:
- (40) C. A. Edengo, A. E. Carbiera, H. B. MacKay and M. B. Maple. J. Catal., 47 (1977), 1–10.
- (41) N. Endo, S. Kameoka, A. P. Tsai, T. Hirata and C. Nishimura: Mater. Trans., 52(2011), 1794–1798.



亀岡 聡